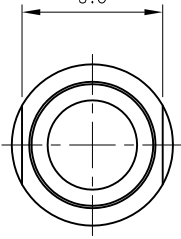
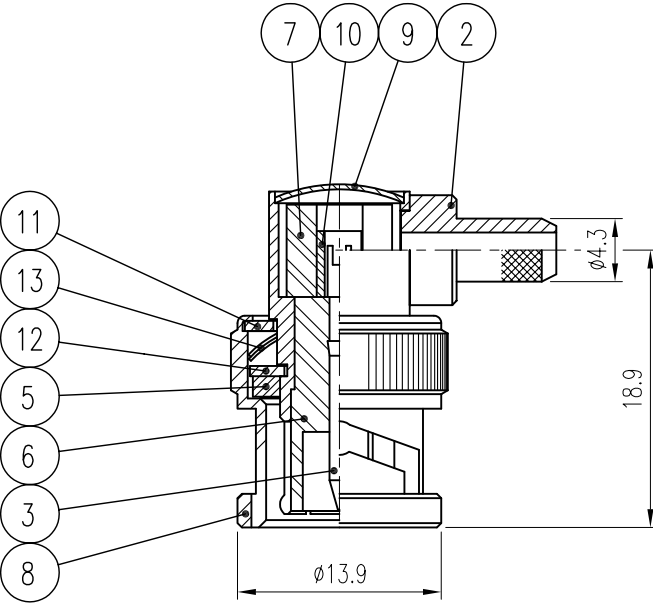
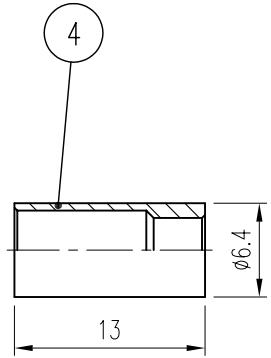


1		2										3										4					
		가공 ST										수 정 내 용															
												부호				내 용				수정자		승인자		년 월 일			
												ST(기준)															
																				ST(개선)							





13	SPRING RING	2	BeCu	Nickel Plate	DWA00069-N45/1 (R6001)
12	WASHER	2	BsS	Nickel Plate	DWA00016-N5/1 (Q6002)
11	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00015-N5/1 (Q6001)
10	INSERT	1	MBsBD	Silver Plate	DIS00086-135/1 (M6007)
9	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCO00053-N5/1 (L6003)
8	BNC CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00044-135/1 (K6001)
7	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00541-N/1 (H6083)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00434-N/1 (H6013)
5	GASKET	1	SILICOM		DGK00012-N/1 (G6001)
4	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00054-1345/1 (F5011)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00581-135/1 (E6009)
2	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01298-135/1 (D6481B)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00662-135/1 (D6481A)

대체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	±0.1	년월일 2001. 6. 13. 승인 감도 재도 작성부서 연 구 소 적도 2/1 단위 mm 총량  RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017					
.*	±0.05						
재질							
열처리							
보호피막처리							

 KJ COMTECH CO.,LTD.		도명 BNC-LPC(ET374693)	
A4		도번 CN00345-7/1	
K327-122-000			